

Technische Information / technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

FD300R06KE3



62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstop IGBT3 und Emcon3 Diode
62mm C-Serien module with trench/fieldstop IGBT3 and EmCon3 diode

IGBT-Brems-Chopper / IGBT-brake-chopper Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Vorläufige Daten / preliminary data

| | | | | |
|--|--|---------------------|------------|--------|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | V_{CES} | 600 | V |
| Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current | $T_C = 70^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | I_{Cnom} I_C | 300 400 | A A |
| Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current | $t_p = 1 \text{ ms}$ | I_{CRM} | 600 | A |
| Gesamt-Verlustleistung total power dissipation | $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | P_{tot} | 940 | W |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage | | V_{GES} | +/-20 | V |

Charakteristische Werte / characteristic values

| | | | min. | typ. | max. | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|------|-------------|---|
| Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage | $I_C = 300 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ $I_C = 300 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ $I_C = 300 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $V_{CE \text{ sat}}$ | 1,45 1,60 1,70 | 1,90 | V V V | |
| Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage | $I_C = 12,0 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | V_{GEth} | 4,9 | 5,8 | 6,5 | V |
| Gateladung gate charge | $V_{GE} = -15 \text{ V} \dots +15 \text{ V}$ | | Q_G | 3,20 | | | μC |
| Interner Gatewiderstand internal gate resistor | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | R_{Gint} | 1,00 | | | Ω |
| Eingangskapazität input capacitance | $f = 1 \text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | | C_{ies} | 19,0 | | | nF |
| Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance | $f = 1 \text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | | C_{res} | 0,57 | | | nF |
| Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current | $V_{CE} = 600 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | I_{CES} | | | 5,0 | mA |
| Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current | $V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | | I_{GES} | | | 400 | nA |
| Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load) | $I_C = 300 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 2,4 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $t_{d \text{ on}}$ | 0,11 0,12 0,13 | | | μs μs μs |
| Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load) | $I_C = 300 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 2,4 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | t_r | 0,05 0,06 0,06 | | | μs μs μs |
| Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load) | $I_C = 300 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 2,4 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $t_{d \text{ off}}$ | 0,49 0,52 0,53 | | | μs μs μs |
| Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load) | $I_C = 300 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 2,4 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | t_f | 0,05 0,07 0,07 | | | μs μs μs |
| Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse | $I_C = 300 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, L_s = 30 \text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Gon} = 2,4 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | E_{on} | 3,10 3,30 | | | mJ mJ mJ |
| Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse | $I_C = 300 \text{ A}, V_{CE} = 300 \text{ V}, L_s = 30 \text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ $R_{Goff} = 2,4 \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | E_{off} | 12,0 12,5 | | | mJ mJ mJ |
| Kurzschlussverhalten SC data | $V_{GE} \leq 15 \text{ V}, V_{CC} = 360 \text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$ | $t_p \leq 8 \mu\text{s}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p \leq 6 \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | I_{SC} | 2100 1500 | | | A A |
| Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case | pro IGBT / per IGBT | | R_{thJC} | | | 0,16 | K/W |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | pro IGBT / per IGBT $\lambda_{Paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | R_{thCH} | 0,017 | | | K/W |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| prepared by: Martin Knecht | date of publication: 2008-08-14 |
| approved by: Wilhelm Rusche | revision: 2.1 |

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Brems-Chopper / Diode-brake-chopper
Höchstzulässige Werte / maximum rated values

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|--|
| Periodische Spitzenspernung repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | V_{RRM} | 600 | V |
| Dauergleichstrom DC forward current | | I_F | 300 | A |
| Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current | $t_p = 1\text{ ms}$ | I_{FRM} | 600 | A |
| Grenzlastintegral I^2t - value | $V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | I^2t | 8400 7900 | A^2s A^2s |

Charakteristische Werte / characteristic values

| | | | min. | typ. | max. | |
|---|--|---|------------|----------------------|------|---|
| Durchlassspannung forward voltage | $I_F = 300\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 300\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 300\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | V_F | 1,55 1,50 1,45 | 1,95 | V V V |
| Rückstromspitze peak reverse recovery current | $I_F = 300\text{ A}, -di_F/dt = 3300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 300\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | I_{RM} | 190 235 250 | | A A A |
| Sperrverzögerungsladung recovered charge | $I_F = 300\text{ A}, -di_F/dt = 3300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 300\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | Q_r | 13,0 24,0 28,0 | | μC μC μC |
| Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy | $I_F = 300\text{ A}, -di_F/dt = 3300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=150^{\circ}\text{C})$ $V_R = 300\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | E_{rec} | 3,40 6,20 7,00 | | mJ mJ mJ |
| Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case | pro Diode / per diode | | R_{thJC} | | 0,32 | K/W |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | R_{thCH} | 0,034 | | K/W |

Reverse-Diode / reverse-diode

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

| | | | | |
|--|--|-----------|--------------|----------------------|
| Periodische Spitzenspernung repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ | V_{RRM} | 600 | V |
| Dauergleichstrom DC forward current | | I_F | 100 | A |
| Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current | $t_p = 1\text{ ms}$ | I_{FRM} | 200 | A |
| Grenzlastintegral I^2t - value | $V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | I^2t | 1800 1600 | A^2s |

Charakteristische Werte / characteristic values

| | | | min. | typ. | max. | |
|---|---|---|------------|----------------------|------|-----|
| Durchlassspannung forward voltage | $I_F = 100\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 100\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 100\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | V_F | 1,55 1,50 1,45 | 1,95 | V |
| Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case | pro Diode per diode | | R_{thJC} | | 0,80 | K/W |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode $\lambda_{Paste} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{grease} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | R_{thCH} | 0,085 | | K/W |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| prepared by: Martin Knecht | date of publication: 2008-08-14 |
| approved by: Wilhelm Rusche | revision: 2.1 |

Technische Information / technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

FD300R06KE3



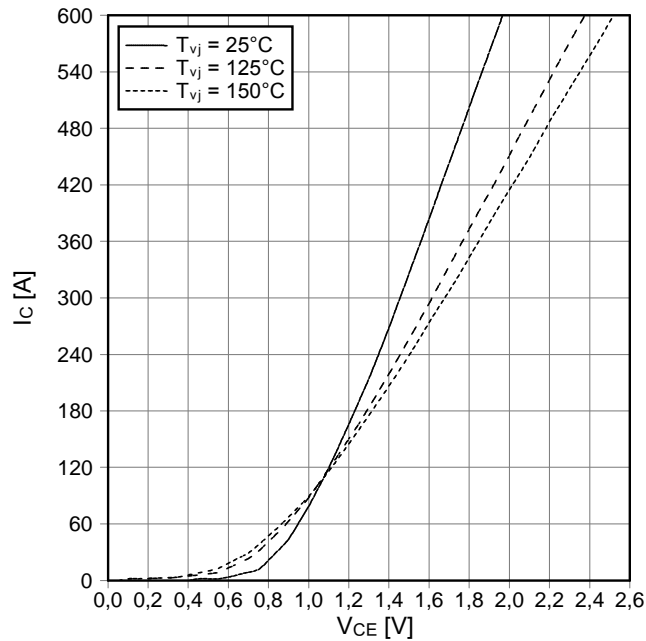
Vorläufige Daten preliminary data

Modul / module

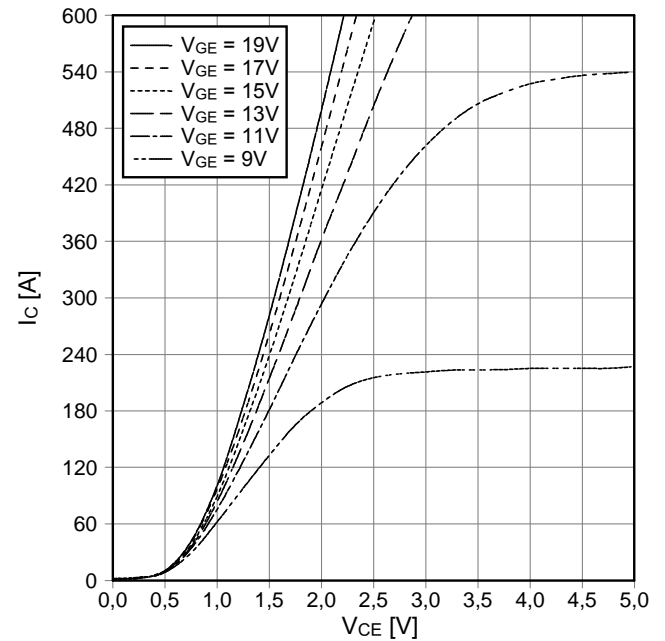
| | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------------|------|---------|
| Isolations-Prüfspannung insulation test voltage | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. | V _{ISO} | 2,5 | | kV |
| Material Modulgrundplatte material of module baseplate | | | Cu | | |
| Material für innere Isolation material for internal insulation | | | Al ₂ O ₃ | | |
| Kriechstrecke creepage distance | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal | | 29,0 23,0 | | mm |
| Luftstrecke clearance distance | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal | | 23,0 11,0 | | mm |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index | | CTI | > 400 | | |
| | | | min. | typ. | max. |
| Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink | pro Modul / per module $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | R _{thCH} | | 0,01 | K/W |
| Modulinduktivität stray inductance module | | L _{sCE} | | 20 | nH |
| Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip | T _C = 25°C, pro Schalter / per switch | R _{CC'+EE'} | | 0,70 | mΩ |
| Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature | Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper | T _{vj max} | | | 175 °C |
| Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions | Wechselrichter, Brems-Chopper / Inverter, Brake-Chopper | T _{vj op} | -40 | | 150 °C |
| Lagertemperatur storage temperature | | T _{stg} | -40 | | 125 °C |
| Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque | Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M6 - mounting according to valid application note | M | 3,00 | - | 6,00 Nm |
| Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque | Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikation Note screw M6 - mounting according to valid application note | M | 2,5 | - | 5,0 Nm |
| Gewicht weight | | G | | 340 | g |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| prepared by: Martin Knecht | date of publication: 2008-08-14 |
| approved by: Wilhelm Rusche | revision: 2.1 |

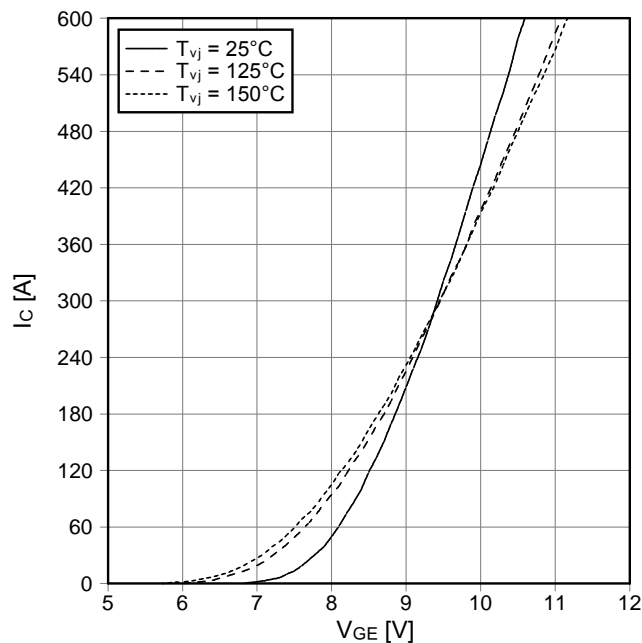
Ausgangskennlinie IGBT-Brems-Chopper
output characteristic IGBT-brake-chopper
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



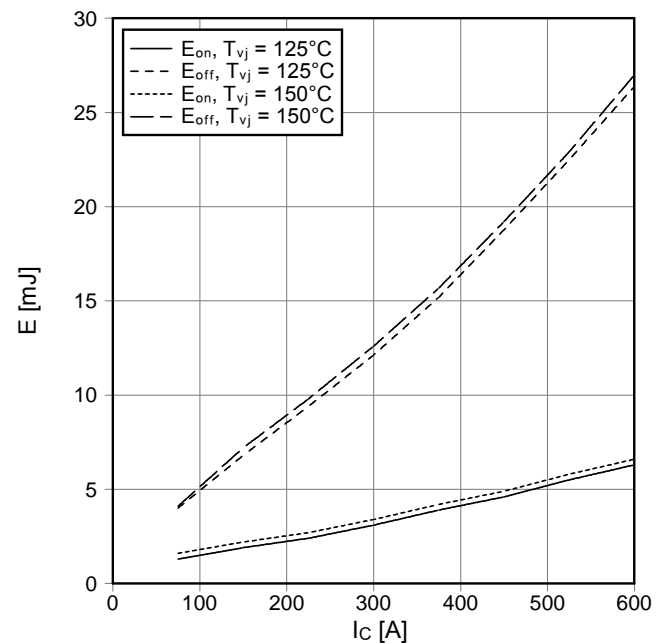
Ausgangskennlinienfeld IGBT-Brems-Chopper
output characteristic IGBT-brake-chopper
 $I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



Übertragungscharakteristik IGBT-Brems-Chopper
transfer characteristic IGBT-brake-chopper
 $I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



Schaltverluste IGBT-Brems-Chopper
switching losses IGBT-brake-chopper
 $E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 2.4\ \Omega$, $R_{Goff} = 2.4\ \Omega$, $V_{CE} = 300\text{ V}$

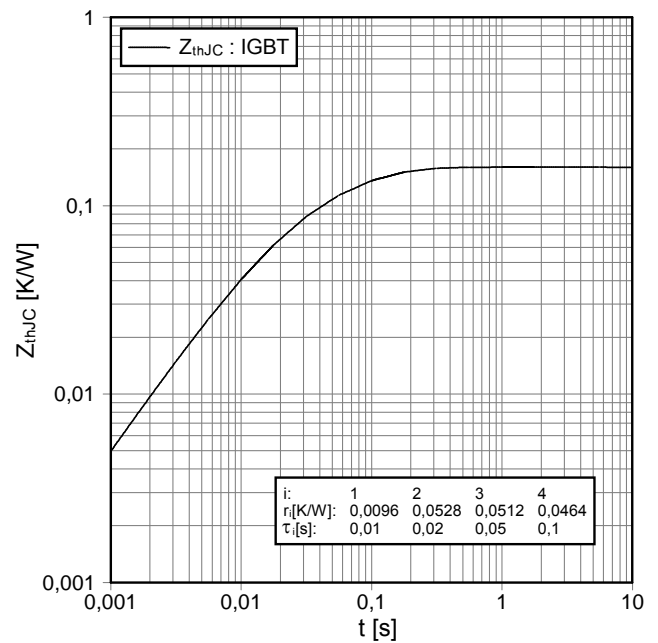
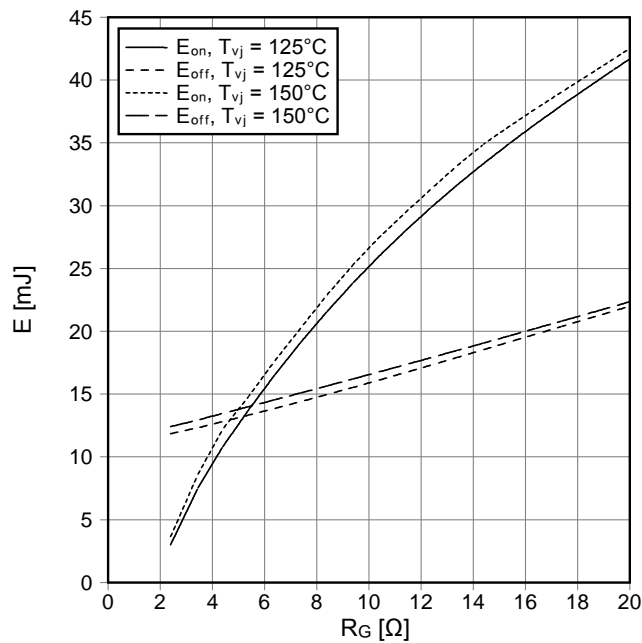


| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| prepared by: Martin Knecht | date of publication: 2008-08-14 |
| approved by: Wilhelm Rusche | revision: 2.1 |

Vorläufige Daten
preliminary data

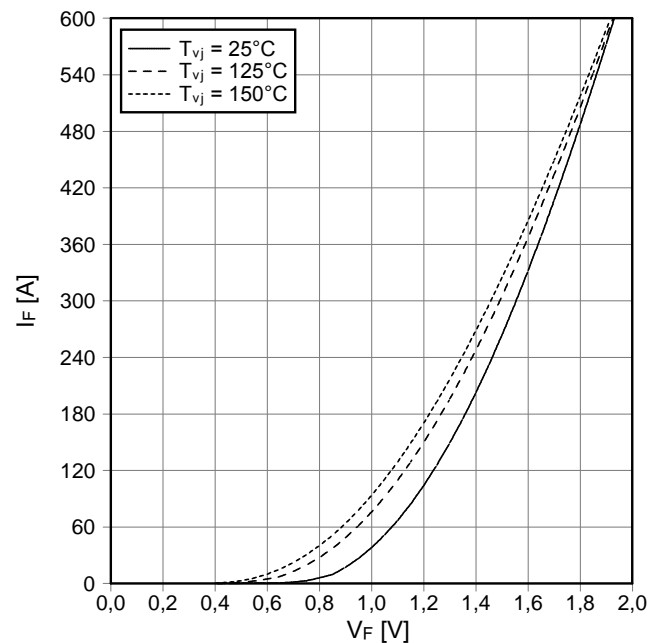
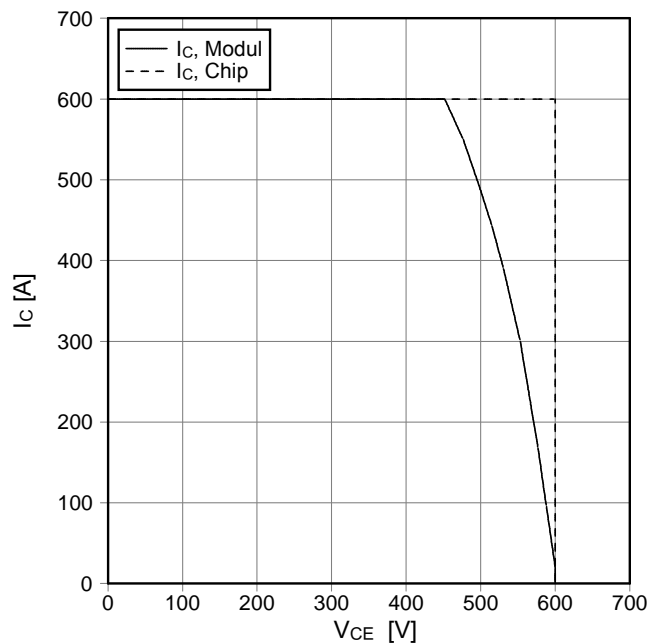
Schaltverluste IGBT-Brems-Chopper
switching losses IGBT-brake-chopper
 $E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 300\text{ A}$, $V_{CE} = 300\text{ V}$

Transienter Wärmewiderstand IGBT-Brems-Chopper
transient thermal impedance IGBT-brake-chopper
 $Z_{thJC} = f(t)$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich
IGBT-Brems-Chopper
reverse bias safe operating area IGBT-brake-chopper
 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 2.4\ \Omega$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$

Durchlasskennlinie der Diode-Brems-Chopper (typisch)
forward characteristic of diode-brake-chopper (typical)
 $I_F = f(V_F)$

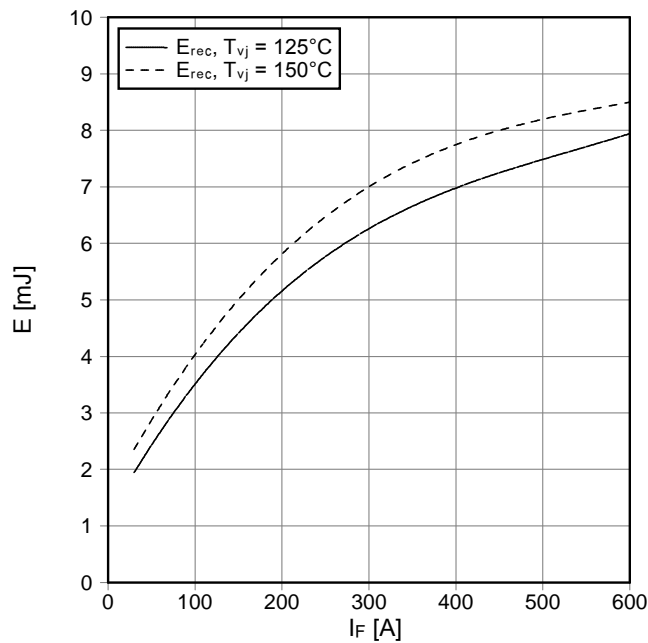


| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| prepared by: Martin Knecht | date of publication: 2008-08-14 |
| approved by: Wilhelm Rusche | revision: 2.1 |

Vorläufige Daten
preliminary data

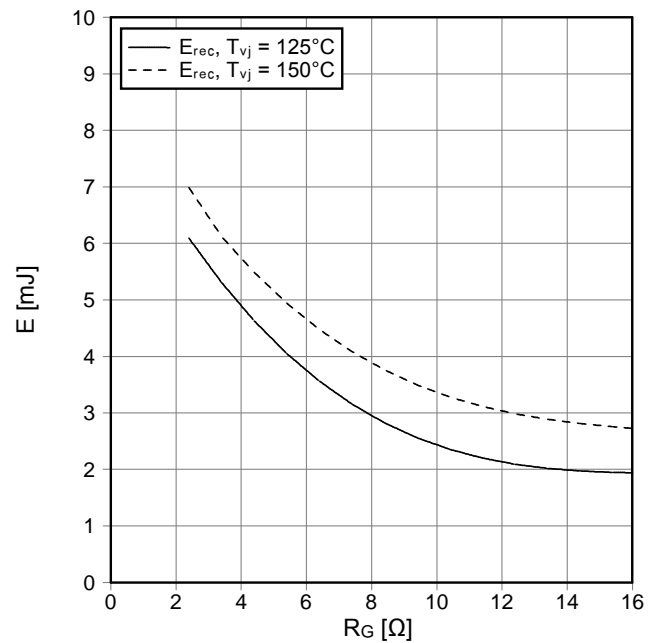
Schaltverluste Diode-Brems-Chopper (typisch)
switching losses diode-brake-chopper (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 2.4 \Omega, V_{CE} = 300 V$



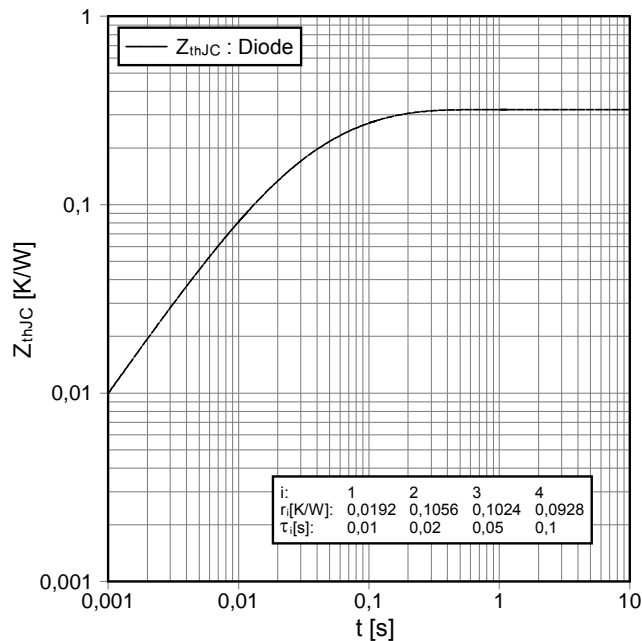
Schaltverluste Diode-Brems-Chopper (typisch)
switching losses diode-brake-chopper (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 300 A, V_{CE} = 300 V$



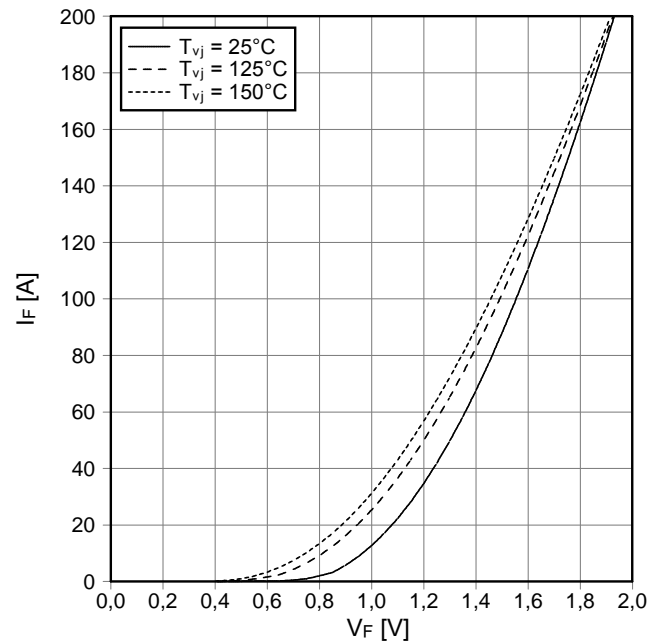
Transienter Wärmewiderstand Diode-Brems-Chopper
transient thermal impedance diode-brake-chopper

$Z_{thJC} = f(t)$



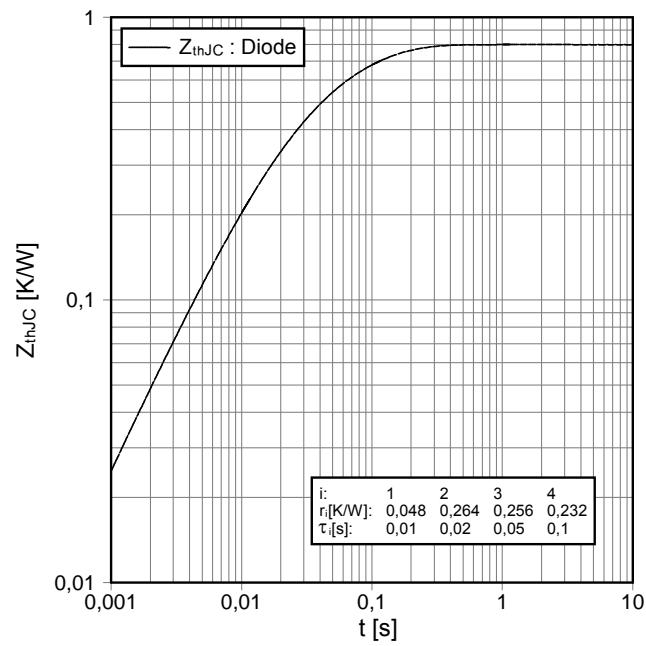
Durchlasskennlinie der Reverse-Diode (typisch)
forward characteristic of reverse-diode (typical)

$I_F = f(V_F)$



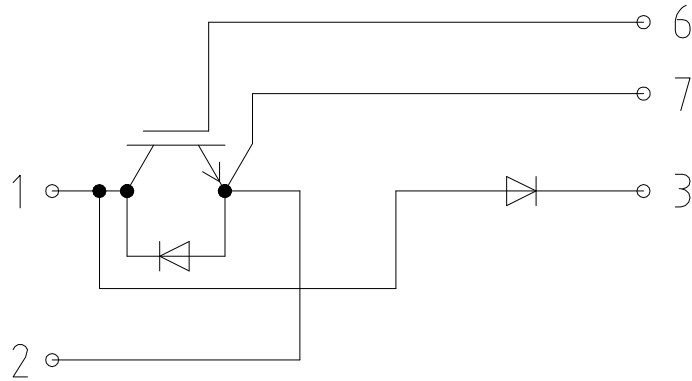
| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| prepared by: Martin Knecht | date of publication: 2008-08-14 |
| approved by: Wilhelm Rusche | revision: 2.1 |

Transienter Wärmewiderstand Reverse-Diode
transient thermal impedance reverse-diode
 $Z_{thJC} = f(t)$

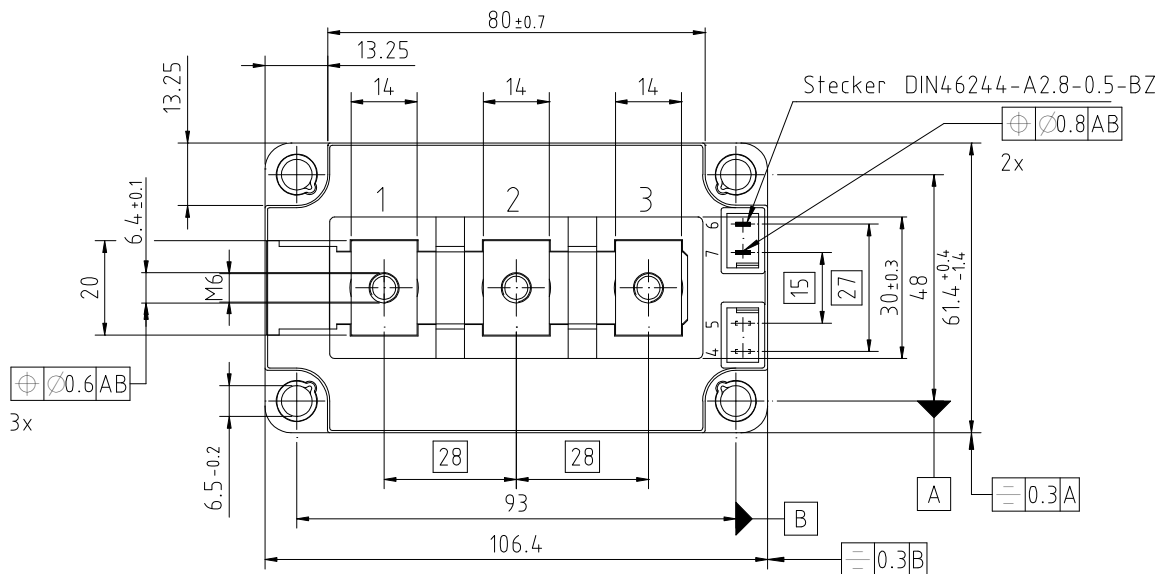
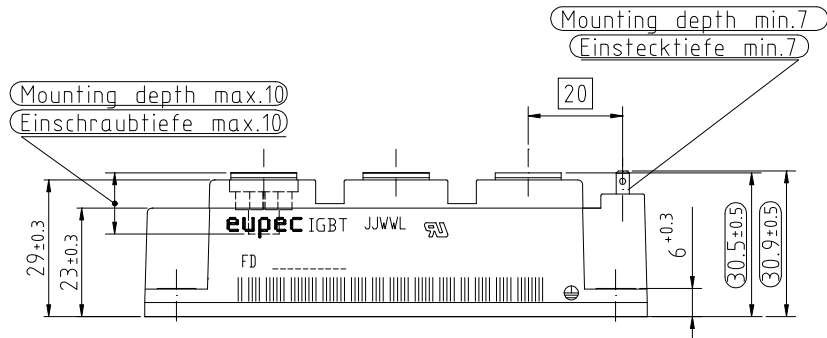


| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| prepared by: Martin Knecht | date of publication: 2008-08-14 |
| approved by: Wilhelm Rusche | revision: 2.1 |

Schaltplan / circuit diagram



Gehäuseabmessungen / package outlines



Freimaßtoleranzen
nach ISO2768 mH

General tolerance
ISO2768 mH

Az24

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| prepared by: Martin Knecht | date of publication: 2008-08-14 |
| approved by: Wilhelm Rusche | revision: 2.1 |



Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| prepared by: Martin Knecht | date of publication: 2008-08-14 |
| approved by: Wilhelm Rusche | revision: 2.1 |